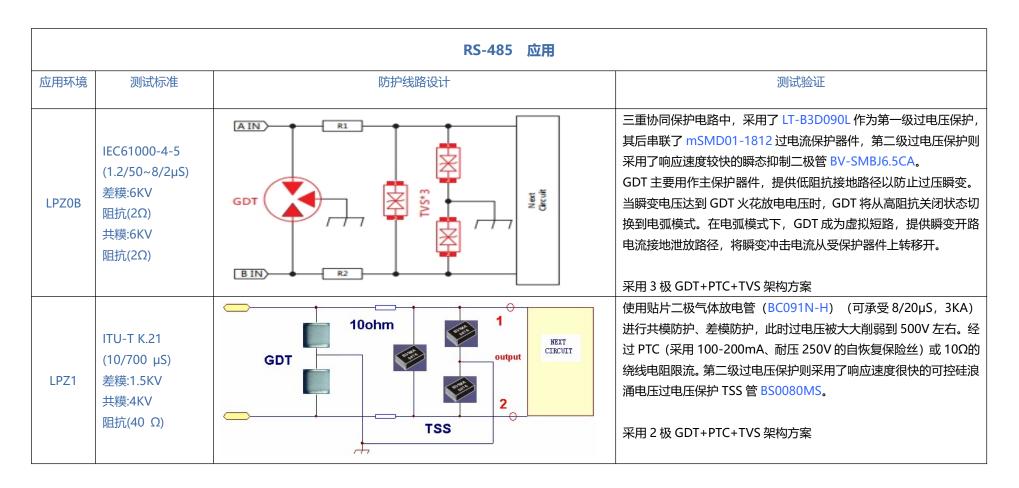


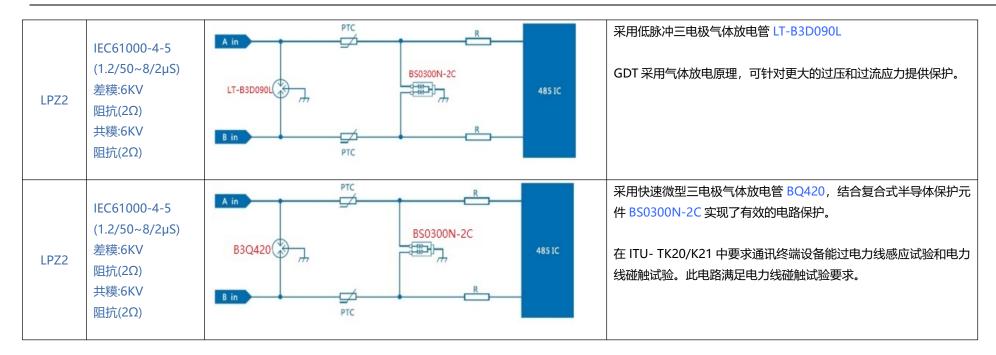
在 RS-485 端口的 EMC 设计中,我们需要考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组 EMC 抗扰度要求,这组规范包括以下三种类型的高电压瞬变,设计人员需要确保数据通信线路不受这些瞬变的损害。





LPZ2	ITU-T K.21 (10/700 μS) 差糢:2KV 共糢:4KV 阻抗(40 Ω)	TSS output NEXT CIRCUIT	采用快速动作晶闸管 BS0080MS。 作为晶闸管,TSS 具有非连续电压-电流特性,它是由于高电压区和低电压区之间的切换动作而导致的。在 TISP 器件切换到低电压状态之前,它具有低阻抗接地路径以分流瞬变能量,雪崩击穿区域则导致了箝位动作。 满足 ESD 测试 4 级,电压(接触/空气): ±8 kV/15 kV
LPZ2	ITU-T K.21 (10/700-5/320μs) 差糢:6KV 共糢:6KV 阻抗(40 Ω)	BS0300N-2C Next Circuit	采用快速动作晶闸管 BS0300N-2C, 阻断和转移技术的结合使用才能实现了有效的电路保护。 国际标准 IEC61000-4-5 (10/700μs-5/320μs) CM/DM 6KV 满足 ESD 测试 4 级,电压(接触/空气): ±8 kV/15 kV
LPZ2	IEC61000-4-5 (1.2/50~8/2μS) 差糢:6KV 阻抗(2Ω) 共糢:6KV 阻抗(2Ω)	及据电子防雪 PPTC RS485 BS2300N-C-F PPTC RS485 RS485	TVS、PTC 和 TSS 协同工作,提供更高级别保护由 TVS 二极管阵列(SM712)提供次级保护, TSS(BS2300N-C-F)则提供主保护,主保护器件和次级保护器件之间的协调以及过流保护是利用过流保护器件 PTC (mSMD010-1812)实现的。 TSS 充当主保护器件,当超过其预定义保护电压时,它提供瞬变开路低阻抗接地路径,从而将大部分瞬变能量从系统和其他保护器件转移开。 满足 ESD 测试 4 级,电压(接触/空气): ±8 kV/15 kV





结论

本文说明了处理瞬变抗扰度的三种 IEC 标准。在实际工业应用中,RS-485 通信端口遇到这些瞬变时可能遭到损坏。EMC 问题如果是在产品设计周期后期才发现,可能需要重新设计,导致计划延迟,代价巨大。因此,EMC 问题应在设计周期开始时就予以考虑,否则可能后悔莫及,无法实现所需的 EMC 性能。

在设计面向 RS-485 网络的 EMC 兼容解决方案时,主要难题是让外部保护元件的动态性能与 RS-485 器件输入/输出结构的动态性能相匹配。本文介绍了适用于 RS-485 通信端口的七种不同 EMC 兼容解决方案,设计人员可按照所需的保护级别选择保护方案。